

CPU: SM7150/7125 SDM710/670 MSM8953/8994/8956/8974/8976/8992/8996
MT6797W/6739V/6795W/6768/6769/6595/6763V/6771V RAM256/361

Mbga-B6



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B6 BGA platforma do reballingu wraz z sitami do procesorów CPU

AMAOE Mbga-B6 BGA platforma do reballingu wraz z sitami do procesorów CPU

ID produktu: 22941

Cena netto: **226,83 PLN**

Cena brutto: **279,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B6 BGA platforma do reballingu wraz z sitami do procesorów CPU - Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odporne na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. Platformy wyposażone w bardzo mocne magnesy które zapobiegają przemieszczaniu się podczas pracy lutowniczej przy użyciu szablonów/sit do reballingu. Szablon- sita to produkt wykonany ze stali odpornej na wysokie temperatury i odkształcenia.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

